

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年7月18日
【会社名】	株式会社ワイ・イー・データ
【英訳名】	YE DATA INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 濱田 兼幸
【本店の所在の場所】	埼玉県入間市大字新光182番地
【電話番号】	(04) 2932 - 9850 (代表)
【事務連絡者氏名】	グループ統括管理部担当部長 向野 康宏
【最寄りの連絡場所】	埼玉県入間市大字新光182番地
【電話番号】	(04) 2932 - 9850 (代表)
【事務連絡者氏名】	グループ統括管理部担当部長 向野 康宏
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成26年7月16日開催の取締役会において、当社の100%出資連結子会社である株式会社ワイディー・メカトロソリューションズを吸収合併することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3及び第12号の規定に基づき、臨時報告書を提出します。

2【報告内容】

吸収合併に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3に基づく報告書）

(1) 当該吸収合併の相手方についての事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 株式会社ワイディー・メカトロソリューションズ

本店の所在地 埼玉県入間市大字新光182番地

代表者の氏名 代表取締役社長 長松 郁男

資本金の額 480,000千円（平成26年3月20日現在）

純資産の額 27,643千円（平成26年3月20日現在）

総資産の額 912,704千円（平成26年3月20日現在）

事業の内容 ロボット応用システム、電子部品等の製造検査装置の開発・設計・製造・販売

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

決算期	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期
売上高（千円）	1,216,131	1,074,764	535,807
営業利益（損失）（千円）	269,707	121,658	256,583
経常利益（損失）（千円）	269,301	127,811	289,829
当期純利益（損失）（千円）	271,306	129,394	314,757

大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（%）
株式会社ワイ・イー・データ	100.00

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 株式会社ワイディー・メカトロソリューションズは当社の全額出資の完全子会社です。

人的関係 当社の取締役及び監査役が株式会社ワイディー・メカトロソリューションズの実業取締役及び監査役を兼務しております。

取引関係 当社はレーザーマーキング装置の製造を株式会社ワイディー・メカトロソリューションズに委託し、資金の貸し付けを行っております。

(2) 当該吸収合併の目的

株式会社ワイディー・メカトロソリューションズは、平成21年1月16日に当社100%出資子会社として設立され、株式会社プロデュースから事業を譲受けた電極塗布装置をはじめとする電子部品等の製造検査装置のほか、ゼネラルパッカー(株)や(株)安川電機と連携したロボット応用システムの開発・設計・製造・販売を行っております。

このたび、当社グループがコアとするオプトメカトロニクス事業の統合効率化および収益構造の強化を図るため、当社は株式会社ワイディー・メカトロソリューションズを吸収合併することにいたしました。

(3) 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容、その他の吸収合併契約の内容

吸収合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式（会社法第796条第3項に定める簡易合併並びに同法第784条第1項に定める略式合併）で、株式会社ワイディー・メカトロソリューションズは解散いたします。

吸収合併に係る割当ての内容

株式会社ワイディー・メカトロソリューションズは当社の100%出資連結子会社であるため、本合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金はありません。

その他の吸収合併契約の内容

取締役会決議日 平成26年7月16日
契約締結日 平成26年7月16日
合併期日（効力発生日） 平成26年9月21日

(4) 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

(5) 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 株式会社ワイ・イー・データ
本店の所在地 埼玉県入間市大字新光182番地
代表者の氏名 代表取締役社長 濱田 兼幸
資本金の額 5,008,349千円
純資産の額 現時点では確定していません。
総資産の額 現時点では確定していません。
事業の内容 装置製造関連事業、情報関連製品・サービス事業

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号に基づく報告書）

(1) 当該事象の発生日

平成26年7月16日（取締役会決議日）

(2) 当該事象の内容

当社は、平成26年7月16日において、当社100%出資の連結子会社である株式会社ワイディー・メカトロソリューションズを吸収合併することにつき、合意することを決議いたしました。

(3) 当該事象の損益に与える影響額

本合併に伴い当社は、個別決算において債権放棄損140百万円を平成26年第2四半期に特別損失として計上いたします。

以上